10/05/2017 Events

Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Lilia Bolocan a avut o serie de întrevederi bilaterale cu înalți oficiali din cadrul Oficiului European de Brevete (OEB), Oficiului Eurasiatic de Brevete (OEAB) și Asociației Mondială a Femeilor Inovatoare și Antreprenoare.

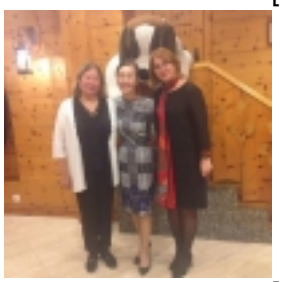
Întâlnirile au avut loc în contextul participării Directorului general AGEPI la cea de-a 57-a rundă de Adunări ale statelor membre ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI), care se desfășoară în perioada 2-11 octombrie, la Geneva.

Astfel, în cadrul întrevederii cu Președintele Oficiului European de Brevete, Benoît Battistelli au fost trecute în revistă evoluțiile implementării sistemului de validare a brevetului european în Republica Moldova pe parcursul a doi ani de la intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene, precum și parteneriatul la organizarea Expoziției Internaționale Specializate ”Infoinvent”, care se va desfășura în perioada 15-18 noiembrie, la Chișinău. De asemenea, Lilia Bolocan și Benoît Battistelli au discutat despre activitățile bilaterale dintre oficii pentru anul 2018.

Totodată, conform programului vizitei la Geneva, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a avut o întrevedere cu Președintele Organizației Euroasiatice de Brevete, Saule Tlevlesova și Președintele Asociației Mondiale a Femeilor Inovatoare și Antreprenoare, Mi-Young Han. În cadrul discuțiilor, s-a pus accentul pe activitățile focusate pe schimbul de experiență atât pe Sistemul Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, cât și pe promovarea femeilor inovatoare pe platformele inovaționale naționale și internaționale.

La ediția curentă a Adunării statelor membre ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală participă delegațiile celor 191 de state membre ale OMPI, care urmează să aprobe direcțiile strategice de dezvoltare a Organizației pentru următoarea bienală.


[1]


[2]

Source URL: https://www.agepi.md/en/node/10829